檔　　號:
保存年限:

中華大學學校財團法人中華大學 函

地址：300110新竹市香山區東香里6鄰五福路2段707號
承辦人：黃?豪
電話：03-5186890
傳真：03-5373771

受文者：新北市立丹鳳高級中學

發文日期：中華民國114年5月6日
發文字號：中華電子字第1140001436號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：簡章與文宣（文稿1_0001436A00_ATTCH1.pdf、文稿1_0001436A00_ATTCH2.pdf、文稿1_0001436A00_ATTCH3.pdf）

主旨：檢送「114年度經濟部產發署半導體國際連結創新賦能計畫- 中華大學先進製程積體電路佈局工程師/IC應用工程師實務演練學程」招生簡章2份，敬請惠予公告，並鼓勵待業者報名。

說明：

一、中華大學先進製程積體電路佈局工程師實務演練學程422小時培訓，114年6月25日開課，114年10月24日結訓，合作企業:「金芯科技有限公司」。

二、中華大學IC應用工程師實務演練學程376小時，114年6月23日開課，114年9月24日結訓，合作企業:「瑞昱半導體股份有限公司/義隆電子股份有限公司」。

三、本計畫對外公開新招募有意投入智慧電子產業就業者，免費報名。一般身分者，學費獎助35.8%。符合勞動部產業新尖兵計畫者(未滿30歲待業)，學費獎助100%，另有每月學習獎勵金8000元，詳見簡章(附件)。結訓及格且態度積極者，輔導投入智慧電子產業就業。

四、相關訊息詳見中華大學電子系網址: https://el.chu.edu.tw/ ，免費報名佈局班網址: https://el.chu.edu.tw/p/423-1026-254.php?Lang=zh-tw ，免費報名應用班網址: https://el.chu.edu.tw/p/423-1026-255.php?Lang=zh-tw 。

五、相關諮詢聯絡方式，請洽中華大學電子工程學系賴主任，Line：0919971254，Email:chlai@g.chu.edu.tw。

正本：全國高中
副本：本校電子工程學系 電子公文交換章 2025/05/06 12:13:35

校長 劉維琪